

上海安路完成 D 轮融资，大基金领投

来源：上海证券报，安路科技

6 月 25 日，上海安路信息科技有限公司（简称“上海安路”）完成了 D 轮增资。本轮融资中，公司现有股东华大半导体、中信资本和公司创始团队行使了优先认购权，并引入新股东国家集成电路产业投资基金（以下简称“大基金”）、“深圳市创新投资集团有限公司”、“苏州厚载成长投资管理合伙企业（有限合伙）”。

据悉，上海安路的本轮融资将用于上海安路 28 纳米（及 12 纳米）千万门级、五千万门级 FPGA、soc FPGA 的研发，新产品将主要应用于通讯、工控、显示、消费电子以及人工智能领域，为全球半导体公司提供高性能、低成本、高可靠性的优质 FPGA。

上海安路成立于 2011 年，总部位于上海浦东新区张江高科技园区，专注于高性价比的可编程逻辑器件（FPGA）、可编程系统级芯片（SOC）、定制化嵌入式 eFPGA IP、及相关软件设计工具和创新系统解决方案。

此前，上海安路在 C 轮融资中引入了华大半导体、上海科技创业投资（集团）有限公司（简称“科创投集团”）跟投。华大半导体隶属央企中国电子集团（CEC），科创投集团是上海市国资委旗下最大的国有创业投资机构之一。

文章收入时间：2019-06-26